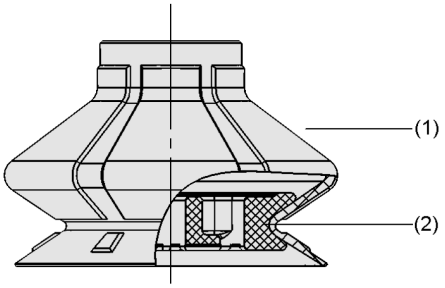
真空パッド用インサート SPI (SPB1用)

PACKAGING

真空パッド用インサート SPI (SPB1用)



システムデザイン 真空パッド用インサート SPI (SPB1用)

製品特徴

- 薄いワークの引き込みや変形を抑えると同時にワーク表面への追従性を維持するパッド用インサート
- 吸込口を分散して設けているため、ワーク表面への負荷を最小化
- 真空パッド SPB1のシールリップがワークの表面形状にフレキシブルに追従
- 工具なしで素早く簡単に取付け可能

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- フレキシブルで繊細なワークを優しく吸着し搬送するための真空パッド用インサート
- 真空パッドへのワークの引き込み防止
- 引き込みを防止しながらもベローズパッドの追従性は維持されているため、フィルムや紙など薄いワークの搬送に有効
- プラスチックフィルム、紙、ブリスターパックなど、さまざまな包装製品の搬送

デザイン

- ベローズ真空パッド SPB1 ED-65 (1) の下部の折り目に、工具不要で真空パット用インサート (2) を取付け可能
- 吸込口を備えた、PA (ポリアミド) 製の真空パッド用インサート

© J. Schmalz GmbH / 技術的な変更がある場合がございます / 上で生成された 28.11.2023

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp